

## ■会社説明会■

**開催場所** 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館18階  
JR川崎駅西口より約550m 京急川崎駅西口より約300m

**参加申込方法** マイナビ2018よりエントリーの際、希望の会社説明会日を選択

## ■会社概要■

**社名** 東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社  
TOSHIBA DEVELOPMENT & ENGINEERING CORPORATION

**資本金** 4億7500万円

**株主** 株式会社東芝（持株比率85%）  
東芝ソリューション株式会社（持株比率15%）

**代表者** 代表取締役社長 南野 伸之

**社員数** 1430名（2017年4月1日現在）

**事業内容** ハードウェア（アナログ回路、デジタル回路、機構、筐体等）およびソフトウェア（ドライバ、ミドルウェア、アプリケーション等）の開発、設計、評価  
無線通信機器、車載機器、ヘルスケア機器、産業用機器（社会インフラ関連機器、製造設備など）、電源機器、プリント回路基板、映像/情報機器（デジタルTV、パソコン、タブレット）、システムLSI、FPGA、ストレージ（HDD、SSD）等

**本社** 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館18階  
TEL 044-331-1400（代表）

**事業所** 神奈川県川崎市、東京都青梅市、東京都立川市、神奈川県横浜市

## ■募集要項■

**初任給** 大学院修士 234,000円、大学卒 210,000円（2016年度）

**昇給** 年1回（4月）

**賞与** 年2回（7月、12月）

**各種手当** 通勤手当、住宅費補助、次世代育成手当、時間外勤務手当、深夜手当

**勤務地** 神奈川県川崎市、東京都青梅市、東京都立川市 他

**勤務時間** フレックスタイム制（標準就業時間 155時間/月、7時間45分/日）

**休日** 土曜、日曜（週休2日制）・祝日、年間休日126日

**休暇** 年末年始休暇、年次有給休暇、赴任休暇、ステップアップ休暇、結婚休暇、配偶者出産休暇、看護休暇、介護休暇、裁判員休暇、ワイドプラン休暇制度等

**福利厚生** 社会保険：健康保険（東芝健康保険組合加入）、厚生年金保険  
労働保険：雇用保険、労働者災害補償保険  
諸制度：持株会、財産形成貯蓄制度、東芝グループ保険制度等  
施設：社宅・单身寮、保養所、病院等

**応募要件** 原則として2018年3月末までに大学卒業予定の方および大学院（修士）修了予定の方

**募集職種／対象学科** ハードウェア開発設計、ソフトウェア開発設計  
／情報、電気、電子、通信、機械、物理、数学系各学科

**募集人員** 技術職：18名程度

**応募書類** 履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書、学校推薦書（内定前までに提出）

**応募方法** マイナビ2018よりエントリー  
（エントリーの際、希望職種（電気系、機械系、情報系）を選択

**選考方法** 筆記試験（専門知識、英語、適性検査等）、面接選考（一次、最終）

**選考場所** 本社（個別に連絡）

**その他** 交通費および宿泊費：最終面接選考者に対して、筆記試験・面接選考を受けた際の実費を当社支給基準により支給

## ■お問い合わせ■

**採用担当部門** 東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社

**採用担当** 総務担当 古谷、鈴木、阿久津

**E-mail** DME-saiyou@ml.toshiba.co.jp

**TEL** 044-331-1400 FAX 044-511-3703

**所在地** 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館18階

■ 会社概要 ■

〒215-0013 千葉県市川市幸区堀川1-8-0 東芝テックエンジニアリング株式会社 18階  
〒100-0003 東京都千代田区西船場1-3-0 東芝テックエンジニアリング株式会社  
〒201-8501 東京都文京区湯島1-1-1 東芝テックエンジニアリング株式会社

■ 本社概要 ■

東芝テックエンジニアリング株式会社  
TOSHIBA DEVELOPMENT & ENGINEERING CORPORATION

資本金 4億7500万円

株主 東芝株式会社 (特出比率82%)

東芝エンジニアリング株式会社 (特出比率12%)

代表取締役社長 長瀬 隆夫

〒143-0304 (2017年4月1日現在)

主要事業内容 ハードウェア(サーバ、ネットワーク、ストレージ、周辺機器)の企画・開発・製造・販売

(ソフトウェア)の企画・開発・製造・販売

(ハードウェア)の企画・開発・製造・販売 (ソフトウェア)の企画・開発・製造・販売

〒215-0013 千葉県市川市幸区堀川1-8-0 東芝テックエンジニアリング株式会社  
TEL 044-331-4000 (受付)

千葉県市川市、東京都青砥市、東京都立川市、千葉県市川市

■ 主要業績 ■

大企業向け 43.5億円 (2016年)

半導体 (4月)

半導体 (2月、7月)

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

千葉県市川市、東京都青砥市、東京都立川市

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

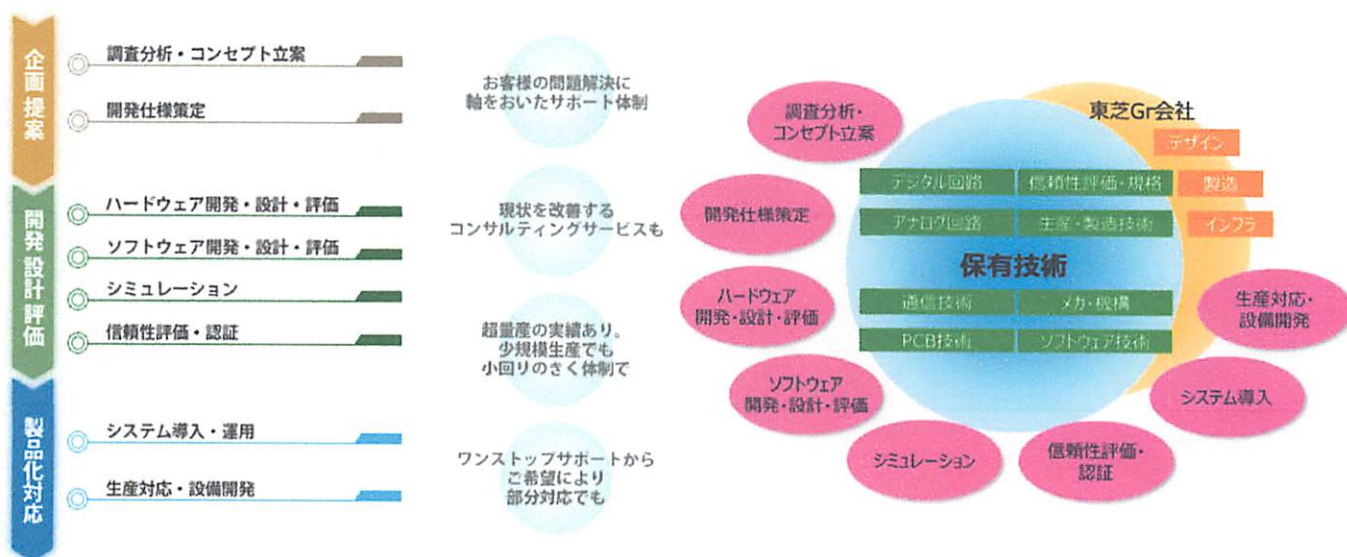
半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

半導体、半導体、半導体、半導体、半導体、半導体

# 東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社 TOSHIBA DEVELOPMENT & ENGINEERING CORPORATION

幅広い分野の東芝製品に、ワンストップソリューションを提供。

当社は「ストレージ製品」「無線通信」「交通インフラ」「車載システム」「社会インフラ」等広範な事業領域にわたってエンジニアリングサービスを展開しています。保有技術は、組み込み技術、ソフトウェア技術、アナログ&デジタルハードウェア・メカ技術、生産・製造技術と多岐にわたり、コンセプト提案から、設計提案、シミュレーション、信頼性評価、量産化のサポートまで、お客様の課題解決に向けたワンストップソリューションを提供できることを大きな強みとしています。



世界に向けた最先端の製品開発に関わることができ、また上流工程から自分のアイデアが具体的な形になっていく過程は、ものづくりの醍醐味であり、大きなやりがいです。若い人の力を即戦力として生かせる職場風土で、あなたの夢の実現に向けて、能力を発揮してみませんか。

## 【募集要項】

### ◆ 処遇

初任給 (2016 年度)  
 大学院修士 234,000 円  
 大学卒 210,000 円  
 昇給 年 1 回 (4 月)  
 賞与 年 2 回 (7 月、12 月)

### ◆ 勤務地

神奈川県川崎市、横浜市、東京都青梅市、立川市、など

「マイナビ 2018」当社HP  
 “取材・特集”に先輩社員の  
 紹介記事も掲載しています。



